Scheda tecnica prodotto

Articolo: JPD-TP100-D-060-20-20-N

Famiglia/Categoria: THERMAL PAD - Gap Pad

Materiale: Silicone

Descrizione

Interfaccia termica GAP PAD JPD-TP100-D-060-20-20-N in : dissipatore di calore ad alta conducibilità per moduli LED ed elettronica.

Applicazioni tipiche

Interfaccia termica ad alte prestazioni per la dissipazione del calore in sistemi elettronici di potenza. Progettata per massimizzare la conducibilità tra moduli LED/CPU e dissipatori in , il modello JPD-TP100-D-060-20-20-N previene il surriscaldamento del sistema.

Dati riassuntivi

Articolo:	JPD-TP100-D-060-20-20-N
Famiglia:	THERMAL PAD
Categoria:	Gap Pad
Materiale:	Silicone